无铅无卤高温锡锑锡膏

产品名称	无铅无卤高温锡锑锡膏
公司名称	深圳市华茂翔电子有限公司
价格	100.00/瓶
规格参数	品牌:华茂翔 型号:HX650
公司地址	深圳市宝安区西乡三围宝安大道5001号沙边工业区A栋4楼B
联系电话	0755 - 29181122 13631672718

产品详情

一、 产品应用简介

型号HX650 是
我司针对精密元器件封装焊接开发的一款高温无铅锡膏，产品采用SnSb10高温无铅合金，满足ROHS和无卤素指令环保要求，满足自动化点胶工艺制程，应用于高温工作器件、高密度集成电路封装以及需要二次回流电路板的焊接。

二、 产品特色

A. 采用SnSb10高温无铅合金，满足ROHS和无卤素指令，满足环保要求。

B. 自动点胶顺畅性和稳定性好，出胶量与粘度变化小。

C. 可焊接性好，润湿能力强，焊点气孔率极小。

D. 保湿性好，在空气中可连续点胶8小时以上。

E. 残留物绝缘阻抗高，可作免清洗工艺，且残留物易溶解于有机溶剂。

F. 产品0-10°C保质期为6个月。

三、 产品保存

1.新鲜锡膏的储存：0-10°C，密封储存，温度过高会相应缩短其使用寿命，影响其特性；在正常储存条件下，有效期为6个月。

2. 开封后锡膏的储存：购买后应放入冷库或冰箱中保存，采用先进先出的原则使用。使用后的锡膏若无

污染，必须密封冷存，超过保存期限请做报废处理，以确保生产品质。

四、

包装方式

1.包装以罐装和针筒为1个单位，每罐500克，每支35克，针筒和罐子为聚乙烯制成，颜色为白色，盖子分内、外盖。